PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-086029

(43) Date of publication of application: 20.03.2003

(51)Int.CI.

H01B 7/08 H01B 7/295 H01B 17/60

(21)Application number: 2001-274051

(71)Applicant: DAINIPPON PRINTING CO LTD

(22)Date of filing:

10.09.2001

(72)Inventor: YOSOMIYA TAKATOSHI

(54) FLAT CABLE COATING MATERIAL AND FLAT CABLE USING THE SAME

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide environmental friendly flat cable coating material and flat cable without using halogen based flame retarder and antimony based fire retarder.

SOLUTION: In a flat cable coating material having heat adhesive layer layered on one surface of a base film, the heat adhesive layer is composed of at least synthetic resin having heat seal property and flame retarder. The frame retarder is composed of main flame retarder of melamine derivative and sub flame retarder of metal hydrate chemical compound and/or metal oxide chemical compound and/or nonhalogen organic phosphate chemical compound. And also, the flame reterdar contains at least one type of melamine derivative, and/or at least one kind of metal hydrate chemical compound, and/or at least one kind of metal oxide chemical compound, and/or at least one kind of metal oxide chemical nonhalogen organic phosphate chemical compound.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-86029 (P2003-86029A)

(43)公開日 平成15年3月20日(2003.3.20)

(51)Int.Cl. ⁷		識別記号	FΙ	テーマコード(参考)		
H01B	7/08		H01B 7/08	5 G 3 1 1		
	7/295	•	17/60	D 5G315		
	17/60		7/34	B 5G333		

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 9 頁)

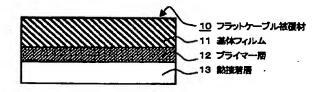
		THE PARTY OF THE P
(21)出願番号	特願2001-274051(P2001-274051)	(71)出願人 000002897 大日本印刷株式会社
(22)出願日	平成13年9月10日(2001.9.10)	東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号
,		(72)発明者 四十宮 隆俊 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 大日本印刷株式会社内
		(74)代理人 100111659
	•	弁理士 金山 聡
		Fターム(参考) 5G311 CA01 CB01 CC01 CD03
		5G315 CA03 CB02 CC08 CD13 CD14
		CD17
		5G333 AA03 AB14 CB13 CB20 DA03
		DA11 DA21
	· ·	

(54) 【発明の名称】 フラットケーブル被覆材およびそれを用いたフラットケーブル

(57)【要約】

【課題】ハロゲン系難燃剤およびアンチモン系難燃剤を 用いず、環境にやさしいフラットケーブル被覆材、およ びフラットケーブルを提供する。

【解決手段】基材フィルムの一方の面に、熱接着層を積層したフラットケーブル被覆材において、前記熱接着層が、少なくともヒートシール性を有する合成樹脂、および、難燃剤からなり、該難燃剤がメラミン誘導体からなる主難燃剤、および、水和金属化合物および/または酸化金属化合物および/または非ハロゲン有機リン化合物の難燃助剤からなり、さらにまた、難燃剤が少なくとも1種の水和金属化合物、および/または、少なくとも1種の飲化金属化合物、および/または、少なくとも1種の飲化金属化合物、および/または、少なくとも1種の非ハロゲン有機リン化合物を含有するフラットケーブル被覆材、および該フラットケーブル被覆材を用いたフラットケーブルを特徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基材フィルムの一方の面に、少なくとも 熱接着層を積層したフラットケーブル被覆材において、前記熱接着層が、ヒートシール性を有する合成樹脂、および、難燃剤からなり、該難燃剤がメラミン誘導体から なる主難燃剤、および、水和金属化合物および/または酸化金属化合物および/または非ハロゲン有機リン化合物の難燃助剤からなり、さらにまた、難燃剤が少なくとも1種のメラミン誘導体、および/または、少なくとも1種の酸化金属化合物、および/または、少なくとも1種の非ハロゲン有機リン化合物からなることを特徴とするフラットケーブル被覆材。

【請求項2】 熱接着層の合成樹脂成分が20~50重量%と難燃剤成分が50~80重量%とを含む組成物からなり、さらにまた、該難燃剤成分が、メラミン誘導体の含有率が50~80重量%、水和金属化合物の含有率が10~40重量%、および非ハロゲン有機リン化合物の含有率が10~30重量%であることを特徴とする請求項1記載のフラットケーブル被覆材。

【請求項3】 熱接着層の合成樹脂成分が20~50重量%と難燃剤成分が50~80重量%とを含む組成物からなり、さらにまた、該難燃剤成分が、メラミン誘導体の含有率が50~90重量%、水和金属化合物の含有率が10~50重量%であるを特徴とする請求項3記載のフラットケーブル被覆材。

【請求項4】 熱接着層の合成樹脂成分が20~50重量%と難燃剤成分が50~80重量%とを含む組成物からなり、さらにまた、該難燃剤成分が、メラミン誘導体の含有率が70~95重量%、酸化金属化合物の含有率 30が、5~30重量%であるを特徴とする請求項3記載のフラットケーブル被覆材。

【請求項5】 難燃剤成分に、リン化合物を含有しない ことを特徴とする請求項3 および請求項4 記載のフラットケーブル被覆材。

【請求項6】 複数の導体を同一平面内で配列した導体列を、フラットケーブル被覆材にて両面より被覆してなるフラットケーブルにおいて、少なくとも片面のフラットケーブル被覆材が、基材フィルムの一方の面に、少なくとも熱接着層を積層したフラットケーブル被覆材において、前記熱接着層が、ヒートシール性を有する合成樹脂、および、難燃剤からなり、該難燃剤がメラミン誘導体からなる主難燃剤、および、水和金属化合物および/または酸化金属化合物および/または非ハロゲン有機リン化合物の難燃助剤からなり、さらにまた、難燃剤が少なくとも1種のメラミン誘導体、および/または、少なくとも1種の水和金属化合物、および/または、少なくとも1種の酸化金属化合物、および/または、少なくとも1種の酸化金属化合物、および/または、少なくとも1種の非ハロゲン有機リン化合物からなることを特徴とする。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、フラットケーブル被覆材に関し、さらに詳しくは、導体との密着性に優れ、かつ、難燃性および環境適性を具備した電気機器、電子機器、その他等に使用されるフラットケーブルのフラットケーブル被覆材、およびそれを用いたフラットケーブルに関するものである。

2

[0002]

【従来技術】従来、OA機器やゲーム機などの電子機器では、コンピューターと電子部品などの電気的な接続や種々の配線のためのフラットケーブルが使用されている。フラットケーブルは、該電子機器の狭い筐体内を引き回され、電子部品の移動に伴って摺動されたり、かつ、電子部品の発熱に伴う高温の環境下で使用される。このために、フラットケーブルを被覆しているフラットケーブル被覆材は、摺動に対する柔軟性、高温に対する耐熱性、および難燃性が要求される。さらに、使用後の廃棄処理において、環境破壊の元凶にもなり兼ねない。【0003】ボリイミドフィルムとリン変性飽和ボリエステル共重合体からなる接着層によるノンハロゲンの難燃性フラットケーブルが特開平8-60108号公報で、熱可塑性ボリエステル樹脂とリン系難燃剤を含有す

ステル共重合体からなる接着層によるノンハロゲンの難燃性フラットケーブルが特開平8-60108号公報で、熱可塑性ポリエステル樹脂とリン系難燃剤を含有する粘着層によるノンハロゲンの難燃性フラットケーブルが特開平9-221642号公報および特開平9-279101号公報で、ポリエステル系樹脂とポリ燐酸系難燃剤と非ポリ燐酸系窒素含有有機難燃剤からなるノンハロゲン系の難燃性熱接着剤が、特開2001-89736号公報で、知られている。

【0004】しかしながら、いずれもフラットケーブルの基材フィルムは、ポリエステル系フィルムまたはポリイミド系フィルムを用いており、ポリエステル系フィルムは単独では難燃性が不足し、ポリイミド系フィルムでは価格が高価であるという問題がある。また、接着層(粘着層と表現している公報もある)にアンチモン系の難燃剤を用いてるフラットケーブル被覆材では、該フラットケーブル被覆材を用いたフラットケーブルが電子機器とともに使用後廃棄された後に、何らかの要因で難燃剤が環境に漏洩したり、人体に取り込まれて健康を害する恐れがあるという欠点がある。

【0005】近年、地球レベルで環境を保護するために、有害物質は使用規制される傾向にあり、フラットケーブルに使用する材料についても、有害物質の使用を極力避けるべきである。例えば、臭素系難燃剤であるデカブロモジフェニルエーテル(DBDPO)は、燃焼条件によっては、ダイオキシン関連物質が生成する恐れがあり、その使用規制が望まれている。また、アンチモンは、発ガン性の恐れがあると言われている。【0006】

io 【発明が解決しようとする課題】そこで、本発明は、こ

のような問題点を解消すべく、柔軟性を持つ基材フィルムと熱接着層に、非ハロゲン系かつ非アンチモン系難燃剤を用いることを着想して、本発明の完成に至ったものである。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するた めに、第1の発明の要旨は、基材フィルムの一方の面 に、少なくとも熱接着層を積層したフラットケーブル被 **覆材において、前記熱接着層が、ヒートシール性を有す** る合成樹脂、および、難燃剤からなり、該難燃剤がメラ ミン誘導体からなる主難燃剤、および、水和金属化合物 および/または酸化金属化合物および/または非ハロゲ ン有機リン化合物の難燃助剤からなり、さらにまた、難 燃剤が少なくとも1種のメラミン誘導体、および/また は、少なくとも1種の水和金属化合物、および/また は、少なくとも1種の酸化金属化合物、および/また は、少なくとも1種の非ハロゲン有機リン化合物を含有 させ、第2の発明は、前記第1の発明の熱接着層から非 ハロゲン有機リン化合物を除いた。第3の発明は、上記 フラットケーブル被覆材を用いて、複数の導体を同一平 20 面内で配列した導体列を、両面より被覆してなるフラッ トケーブルを要旨とする。

[0008]

【発明の実施の形態】本発明の実施態様について、図面 を用いて詳細に説明する。図1は、本発明のフラットケ ーブル被覆材の1実施例の構成を示す模式的な断面図で ある。本発明のフラットケーブル被覆材10は、基材フ ィルム11の一方の面に、プライマー層12と、熱接着 層13とをこの順に順次積層されている。基材フィルム 11としては、機械的強度に優れ、耐熱性、耐薬品性、 耐溶剤性、屈曲性、絶縁性等に富む、例えば、ポリエチ レンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリ ブチレンテレフタレート等のポリエステル系フィルム ナイロン6、ナイロン66、ナイロン610等のポリア ミド系フィルム、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリ エーテルイミド等のポリイミド系フィルム、フッ素系フ ィルム、ポリエーテルスルフォン、ポリエーテルケト ン、ポリエーテルサルファイド、ポリアリレート、ポリ エステルエーテル、全芳香族ポリアミド、ポリアラミ ド、ポリプロピレンフィルム、ポリカーボネートフィル 40 ムなどが適用できる。通常はポリエチレンテレフタレー ト、ポリエチレンナフタレート等のポリアルキレンテレ フタレートが好適に使用される。

【0009】該基材フィルムは、未延伸フィルム、または延伸フィルムが適用でき、強度を向上させる目的で延伸フィルムが好ましく、一軸方向または二軸方向に延伸したフィルムが、特に二軸延伸フィルムが好適である。また、基材フィルムの表面は、必要に応じて、例えば、コロナ処理、プラズマ処理、オゾン処理、その他の前処理を施しても良い。該基材フィルムの厚さは、通常は5

 μ m~200 μ mが適用でき、 10μ m~ 100μ mが好適である。厚さが 5μ m未満であると機械的強度が不足し、またプライマー層12、熱接着層13など形成する適性が減ずる。厚さが 200μ m以上では可撓性が不足し摺助性が悪化するので、このような厚さにすることにより、本発明のフラットケーブル被覆材10に必要とされる強度を付与することができるとともに、該フラットケーブル被覆材10に良好な可撓性を付与することができる。

【0010】次いで、基材フィルム11へ、必要に応じてプライマー層12を塗布する。該プライマー層12は、基材フィルム11へ熱接着剤13を強固に接着させて、電子機器への使用時の摺動に耐えて、層間の剥離などを抑制して、絶縁性、耐久性を向上するためのものである。プライマー層12の材料としては、例えば、イソシアネート基、ブロックイソシアネート基、および/またはカルボジイミド基を有する多官能化合物と、ガラス転移点が20℃~120℃、好ましくは30℃~100℃のボリエステル系樹脂、ボリウレタン系樹脂とを含むプライマー剤が適用できる。

【0011】また、プライマー剤としては、ポリエチレンイミン系化合物、有機チタン系化合物、イソシアネート系化合物、ウレタン系化合物、ポリブタジエン系化合物などを主成分とする所謂アンカーコート剤も適用することができる。

【0012】上記のポリエステル系樹脂とポリウレタン系樹脂との配合比は重量基準で、ポリエステル系樹脂/ポリウレタン系樹脂=0.7/0.3~0.3/0.7程度が好ましく、熱接着層の熱による収縮を防止される。また、多官能化合物の添加量は、ポリエステル系およびポリウレタン系樹脂の反応基に対して、1~10倍の反応基に相当する量が好ましい。これらのプライマー剤を固形分として2~60重量%になるように、有機溶剤で希釈して使用する。

【0013】該プライマー剤の希釈液をロールコート、リバースロールコート、グラビアコート、リバースグラビアコート、バーコート、ロッドコート、キスコート、ナイフコート、ダイコート、コンマコート、フローコート、スプレーコートなどの方法で塗布し乾燥して、溶剤を除去してプライマー層12を形成させる。要すれば、温度30°C~70°Cでエージングする。プライマー層12の厚さは、通常は0.05 μ m~10 μ m程度、好ましくは0.1 μ m~5 μ m程度である。

【0014】上記のガラス転移点が20℃~120℃、好ましくは30℃~100℃のポリエステル系樹脂としては、例えば、テレフタル酸などの芳香族飽和ジカルボン酸の一種または複数と、飽和2価アルコールの一種または複数との、縮重合で生成する熱可塑性のポリエステル系樹脂が適用できる。また、ポリウレタン系樹脂としては、例えば、多官能イソシアネートと、ヒドロキシル

基含有化合物との、反応で生成するポリウレタン系樹脂 が適用できる。

【0015】多官能化合物としては、イソシアネート基、ブロックイソシアネート基、および/またはカルボジイミド基を有する多官能化合物で、例えば、2、4-トリレンジイソシアネート、2、6-トリレンジイソシアネート、ジフェニルメタン-4、4'ージイソシアネート、キシレンジイソシアネート、イソフォロンジイソシアネート、ポリメチレンボリフェニルジイソシアネートおよびヘキサメチレンジイソシアネート等の多官能イリシアネート、これらのイソシアネートのボリオール変性物、カルボジイミド変性物、これらのイソシアネートをアルコール、フェノール、ラクタム、アミン等でマスクしたブロック型イソシアネートなどが適用できる。

【0016】次いで、プライマー層12へ熱接着層13を設ける。熱接着層13は、柔軟性に富み、かつプライマー層12および導体とのヒートシール性を有していることが必要である。かかる熱接着層13は、その層間に金属などの導体を挟持させることができて、かつ、加熱ロールまたは加熱板などによる加熱加圧により軟化して溶融し、相互に強固に熱融着し、かつ、導体との密着性に優れているとともに導体をその中に空隙を発生させずに埋め込むことが必要である。

【0017】該熱接着層は、合成樹脂成分が20~50 重量%と難燃剤成分が50~80重量%とを含む組成物 からなる。難燃性の性能からは、難燃剤成分が多いほど 良いが、難燃剤が多いと合成樹脂成分が少なくなって、 熱接着層を形成加工する際に成膜することができず、ま た、必要な接着性能が得られない。難燃性があり、加工 性の良い組成としては、合成樹脂成分が20~50重量 30 %と難燃剤成分が50~80重量%が好適である。

【0018】熱接着層13を構成する材料としては、例えば、アイオノマー樹脂、酸変性ポリオレフィン系樹脂、エチレンー(メタ)アクリル酸共重合体、エチレンー(メタ)アクリル酸エステル共重合体、ポリエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリウレタン系樹脂、(メタ)アクリル系樹脂、ポリビニールエーテル樹脂、シリコーン樹脂、ゴム系樹脂などが適用できる。

【0019】熱接着層13の樹脂としては、導体とのヒートシール性、および難燃剤の混入のし易さから、ポリ 40 エステル系樹脂を好適に使用することができる。該ポリエステル系樹脂は、飽和共重合ポリエステル樹脂であって、ガラス転移点が-50℃~80℃で、かつ重量平均分子量が7000~5000の範囲の樹脂を主成分とする樹脂組成物からなるものが好適である。また、ガラス転移点が比較的低く柔軟性に富むポリエステル系樹脂と、ガラス転移点の比較的高く耐熱性に富むポリエステル系樹脂とを、配合して使用しても良い。さらに、非晶性のポリエステル系樹脂と結晶性のポリエステル系樹脂を、適宜、配合して使用しても良い。50

【0020】熱接着層13へ含有させる難燃剤としては、非ハロゲン系かつ非アンチモン系の難燃剤が望まれている。該難燃剤としては、少なくとも1種のメラミン誘導体、および/または、少なくとも1種の敢化金属化合物、および/または、少なくとも1種の非ハロゲン有機リン化合物を含有させる。

【0021】難燃剤の1つであるメラミン誘導体は、メラミン、およびトリアジン、イソシアヌレート、グアナミンなどのメラミン誘導体が適用できる。ノンハロゲン系難燃剤であり、該メラミンおよびメラミン誘導体としては、メラミン樹脂、硫酸メラミン・硫酸アセトグアナミン・硫酸グアニルメラミン・硫酸メレム・硫酸メラミン・硫酸がアニルメラミン・硫酸メレム・硫酸メラミン・硫酸がアニルメラミン・硫酸がアミン・スクミンとシアヌル酸とリアミド)、アムメリド(シアヌル酸モノアミド)、メラミンシアヌレート(メラミンとシアヌール酸との縮合)、ホモグアナミン、ベンゾグアナミン、アセトグアナミンなどが適用できる。ポリエステル系樹脂への分散性、混合性、接着性等の点で、硫酸アミノトリアジン化合物、メラミンシアヌレートが好適である。これらのメラミン誘導体は、単独で使用しても、二種以上を併用してもよい。

【0022】また、本発明では、必要に応じて、難燃剤を組み合わせることで、より効果を見出した。該難燃剤としては、水和金属化合物、酸化金属化合物、非ハロゲン有機リン化合物が適用でき、単独でも、二種以上を組み合わせて使用してもよい。該難燃剤の配合量は、少ないと難燃性の向上効果が得られず、多過ぎると熱接着層13の形成加工性が低下する。従って、熱接着層13に用いられる難燃剤の種類および組合せ、およびその配合比を適正値に設定するのが、極めて重要である。

【0023】まず、水和金属化合物としては、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、水酸化シルコニウム、水酸化カルシウム、水酸化チタン、水酸化亜鉛などが適用できるが、難燃性に優れ、コストの点でも有利な水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウムが好適である。該水和金属化合物は、単独でも、複数種を組み合わせも使用することもできる。酸化金属化合物としては、例えば、スズ酸亜鉛、酸化モリブデン酸、ホウ酸亜鉛、酸化スズ、酸化モリブデン、酸化ホウ素、二酸化珪素などが適用できる。但し、酸化アンチモン系は、環境問題もあり、本発明の金属酸化物としては使用しない。

【0024】本発明の難燃剤として用いる非ハロゲン有機リン化合物としては、非ハロゲンリン酸エステル単量体と、非ハロゲンリン酸エステル解合体と、フォスフェートが適用できる。非ハロゲンリン酸エステル単量体としては、トリフェニールフォスフェート(TPP)、トリクレジルフォスフェート(TCP)、トリキシレニルフォスフェート、クレジルフォスフェート、クレジル

ジフェニルフォスフェート、キシレニルジフェニルフォ スフェート、クレジル(ジ2、6キシレニル)フォスフ ェート、2ーエチルヘキシルジフェニルフォスフェー ト、ジメチルメチルフォスフェートなどがある。非ハロ ゲンリン酸エステル縮合体としては、レゾルシノール (ジフェニル) フォスフェート、レゾルシノールビス (ジ2、6キシレニル) フォスフェート、ビスフェノー **ルAピス(ジフェニル)フォスフェート、ピスフェノー** ルAビス(ジクレジル)フォスフェートなどがある。。 フォスフェートとしては、ジエチルーN、Nービス (2 10 ーヒドロキシエチル) アミノフォスフェートなどがあ る。

【0025】特に、難燃性の高いトリフェニールフォス フェート (TPP)、トリクレジルフォスフェート (T CP) などが好適である。上記非ハロゲン有機リン化合 物の難燃剤の配合量は、少ないと十分な難燃性を発揮で きず、多過ぎると接着などの物性が低下するため、接着 層中に用いられる含有量は、10~30重量部が好まし い。これらは単独で使用されても、二種以上が併用され てもよい。

【0026】本発明の非ハロゲン系かつ非アンチモン系 難燃剤を含有する熱接着層13には、本発明の効果に影 響のない範囲で、さらに種々の添加剤、例えば、酸化防 止剤、金属腐食防止剤、着色剤(顔料、染料)、ブロッ キング防止剤、樹脂と難燃剤との間の凝集力を上昇させ る各種カップリング剤、架橋剤、架橋助剤、充填剤、帯 電防止剤、難燃触媒を適宜添加してもよい。上記の無機 系難燃剤の粒子の大きさとしては、一次粒子として、約 0.01μ ないし 15μ 位である。

【0027】例えば、炭酸カルシウム、硫酸バリウム、 炭酸マグネシウム、酸化アルミニウム、酸化チタン、酸 化亜鉛等の体質顔料または白色顔料、その他の無機化合 物の粉末、ガラスフリット、フッ素系樹脂粉末、ポリオ レフィン系樹脂粉末、その他等を使用することができ る。なお、本発明においては、上記の体質顔料または白 色顔料において、酸化チタンまたは酸化亜鉛等のもの は、炭酸マグネシウム、酸化アルミニウム等のものと比 較して、その粒子径が小さいことから、フラットケーブ ル被覆材をロール状の製品形態で在庫中でのブロッキン グ防止剤としての機能をも奏するという利点を有してい 40 る。

【0028】次に、本発明においては、上記のような柔 軟性に富み、かつ、ヒートシール性を有する樹脂の一種 ないしそれ以上を主成分とし含有し、更に、上記のよう な難燃剤の一種またはそれ以上を加え、更に、上記の樹 脂に合う硬化剤を添加し、更に、必要ならば、その他の 添加剤を任意に加え、例えば、トルエン、酢酸エチル、 アルコール類、メチルエチルケトン等の溶剤、希釈剤等 にて十分に混練して可溶化または分散化して樹脂組成物 を製造する。

【0029】次いで、該樹脂組成物を使用し、これを、 例えば、ロールコート、リバースロールコート、グラビ アコート、リバースグラビアコート、バーコート、ロッ ドコート、キスコート、ナイフコート、ダイコート、コ ンマコート、フローコート、スプレーコートなどのコー ティング方式で塗布し乾燥して、厚さ15~150μm (乾燥時)程度の難燃剤を含有するヒートシール性の熱

接着層13を形成することができる。

【0030】請求項2の本発明では、熱接着層の合成樹 脂成分が20~50重量%と難燃剤成分が50~80重 量%とを含む組成物からなり、さらにまた、該難燃剤成 分が、メラミン誘導体の含有率が50~80重量%、水 和金属化合物の含有率が10~40重量%、および非ハ ロゲン有機リン化合物の含有率が10~30重量%とす る。請求項3の本発明では、熱接着層に非ハロゲン有機 リン化合物を含有しない場合で、熱接着層の合成樹脂成 分が20~50重量%と難燃剤成分が50~80重量% とを含む組成物からなり、さらにまた、該難燃剤成分 が、メラミン誘導体の含有率が50~90重量%、水和 金属化合物の含有率が10~50重量%とする。請求項 4の本発明も、熱接着層に非ハロゲン有機リン化合物を 含有しない場合で、熱接着層の合成樹脂成分が20~5 ○重量%と難燃剤成分が50~80重量%とを含む組成 物からなり、さらにまた、該難燃剤成分が、メラミン誘 導体の含有率が70~95重量%、酸化金属化合物の含 有率が、5~20重量%とするとする。いずれの場合で も、該難燃剤成分の含有量が少ないと難燃性が不十分 で、多過ぎると加工適性および接着性能がでない。該難 燃剤の材質、組合わせ、および含有量については、実施 例で詳細に説明する。

【0031】図2は、本発明のフラットケーブルの1実 施例の構成を示す模式的な断面図である。図3は、図2 のAA断面図である。本発明のフラットケーブル1は、 複数の導体21を同一平面内で配列した導体列を、フラ ットケーブル被覆材10にて両面より被覆してある。本 発明においては、これまで説明してきたフラットケーブ ル被覆材 10を使用し、少なくとも片方、好ましくは2 枚の該フラットケーブル用被覆材10を、その熱接着層 13面を対向させて重ね合わせ、更に、その層間に、複 数の金属等の導体21を同一平面内で配列した導体列を 介在させる。

【0032】しかる後に該フラットケーブル用被覆材1 0、導体21を加熱加圧してヒートシールすることによ り、該フラットケーブル用被覆材10を構成するヒート シール性の熱接着層13と導体21とを密接着させ、更 に、対向した熱接着層13自身も相互に接着する。この ようにして、2枚の対向したフラットケーブル被覆材1 0と導体21とが密接着して、導体21が熱接着層13 へ埋め込まれて一体化したフラットケーブル1を製造す

50 ることができる。

[0033]

【実施例】以下、本発明について、実施例及び比較例を 挙げて具体的に説明するが、本発明は、これらの実施例 のみに限定されるものではない。

(実施例1)基材フィルム11として、厚さ23 μ mのポリエチレンテレフタレート(帝人デュポンフィルム社製、GEC-23)を用いて、次のプライマー層形成用プライマー剤を、コンマコーターにて、厚さ1 μ m(乾燥後)塗布し乾燥して、プライマー層12とした。プライマー層形成用プライマー剤は、ガラス転移点40 $^{\circ}$ Cの 10ポリエステル樹脂とポリオール系ウレタン樹脂(固形分重量比1:1、水酸基価=10mgKOH/g)をメチルエチルケトン/トルエン=1:1からなる混合溶剤に溶解させてA液を調整した。トリレンジイソシアネートとヘキサメチレンジイソシアネートとをメチルエチルケトン/トルエン=1:1からなる混合溶剤に溶解させてB液を調整した。次に、上記で調整したA液とB液を基材フィルム11へ塗布する直前に混合してプライマー剤を調整した(OH基/NCO基=1/3)。

【0034】次いで、熱接着層形成用熱接着剤を調整する。飽和共重合ポリエステル樹脂(東洋紡社製、結晶性ポリエステル、商品名パイロンSF237、Tg=-5*

* ℃)をトルエンとメチルエチルケトンの1対1の混合溶剤で希釈し、表1に示した割合でメラミンシアヌレート、硫酸メラミン、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、スズ酸亜鉛、酸化モリブデン、トリフェニルフォスフェート、トリクレジルフォスフェートを混合し、固形分50 w t %の組成物を得た。これを先のブライマー層12上へ、コンマコーターにて、厚さ36μm(乾燥時)に塗布し、乾燥して、熱接着層13とした。次いで、その層間にスズメッキ軟銅導体(厚さ50μm、幅0.8mm)を17本平行に並べ、2枚のフラットケーブル被覆材10の熱接着層が向かい合うようにして、150℃に加熱した金属ロールとゴムロールとの間を3m/minのスピードで通過させて加熱加圧して、フラットケーブル1を製造した。

【0035】(実施例2~19、および比較例1~16)熱接着層の組成物および配合については、下記の表1および表4に示す材料を表に示す数値からなる使用量(重量%)にて使用し、それ以外は上記の実施例1と全く同様にして、フラットケーブル被覆材10とフラットケーブル1を製造した。

[0036]

【表1】

表 1

<u> 38!</u>										
材料名	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施
	例1	例2	例3	例4	例5	例6	例7	例8	例9	例10
共重合ポリエステル	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
メラミンシアヌレート	54		_	_		_	_			_
研館メラミン	_	30	54	30	57	48	57	48	30	30
水酸化アルミニウム	6	30	6	30		-	-	_	_	15
水酸化マグネシウム	_	_	1	_	1	-	-	_	30	15
スズ酸亜鉛	_	١	_	_	3	12	_	_	-	_
酸化モリブデン	_	-		_	_	_	3	12		_
トリフェニールフォスフェート	_	_	1				_			
トリクレジルフォスフェート			1	<u> </u>	_	_	_	_	_	
VW-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
導体接着力	60	70	80	90	70	60	80	60	60	70

[0037]

40 【表2】

表 2									
材料名	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施
	例11	例12	例13	例14	例15	例16	例17	例18	例19
共重合ポリエステル	40	40	40	40	40	40	40	40	40
メラミンシアヌレート	48	30	48	30	30	30	48	30	15
硫酸メラミン		_	1	_	_	_	_	_	15
水酸化アルミニウム	6	12	3	6	6	6	6	12	30
水酸化マグネシウム	-	-	3	6	_	_	_	ı	_
スズ酸亜鉛	_	-	-		6		1	-	
酸化モリブデン	_	ı	1	<u> </u>		6	1	1	-
トリフェニールフォスフェート	8	18	6	18	18	18	_	_	_
トリクレジルフォスフェート	1	1	1	_	_		6	18	_
VW-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
導体接着力	70	60	70	60	60	60	80	70	70

[0038]

*【表3】

<u>32 U</u>			-					
材料名	比較	比較	比較	比較	比較	比較	比較	比較
	例1	例2	例3	例4	例5	例6	19 17	例8
共革合ポリエステル	40	40	40	40	40	40	40	40
メラミンシアヌレート	58		_	-	_	_	_	_
硫酸メラミン		25	58	25	59	45	59	45
水酸化アルミニウム	2	35	2	35	_	_	_	_
水酸化マグネシウム	_	_	_	_	_	_		_
スズ酸亜鉛	_	_	_		1	15	_	_
酸化モリブデン	-	-		_	-	-	1	15
トリフェニールフォスフェート		_	_	1	1	_		_
トリクレジルフォスフェート		-		<u> </u>	-	-	_	
VW-1	×	×	×	· ×	×	×	×	×
導体接着力	60	50	60	50	70	70	60	40

[0039]

【表4】

表 4

13

28. 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
材料名	比較	比較	比較	比較	比較	比較	比較	比較
	例9	例10	例11	例12	例13	例14	例15	例16
共量合ポリエステル	40	40	40	40	40	40	40	40
メラミンシアヌレート			25	25	25	25	_	10
硫酸メラミン	25	20	-		_	_	57	10
水酸化アルミニウム	35	20	15	7. 5	7. 5	7. 5	15	40
水酸化マグネシウム	_	20	_	7. 5		_	_	-
スズ酸亜鉛	_	_	-	1	7. 5	_	_	_
酸化モリブデン	-	_	1	1	_	7. 5	_	
トリフェニールフォスフェート	_	-	20	20	20	20	_	_
トリクレジルフォスフェート			_	_	_		20	_
VW-1	×	×	×	×	×	×	×	×
導体接着力	40	30	40	40	30	40	60	20

【0040】(評価)上記の実施例1~19、比較例1 ~16のフラットケーブル被覆材10およびフラットケ ーブル1について、下記に示す項目について試験して評 20 摺動性に優れ、発熱に伴う高温の環境下で使用されるコ 価した。

(1)難燃性試験

フラットケーブル1の難燃性をUL規格VW-1燃焼試 験で評価した。合格を「○」、不合格の場合を「×」で 表わし、表1ないし表4の下欄の「VW-1」欄に併記 した。

(2) 熱接着層/導体間のT字剥離強度試験

フラットケーブル被覆材10の熱接着層13の面と、厚 さ100 μmのスズメッキ軟銅導体とをヒートシーラー で接着後(温度170℃、圧力3kg/cm²、時間3 秒間)、引っ張り試験機でT字剥離強度(g/巾10m m)を、測定環境温度を25℃で測定して評価した。1 80度剥離法で測定し、50g以上を合格とし、表1な いし表4の下欄の「導体接着力」欄に併記した。

【0041】上記の表に示す結果より明らかなように、 実施例1~19では、難燃性試験および導体接着力のい ずれもが、合格範囲であり、ハロゲン系難燃剤を含有す るフラットケーブル被覆材と比較しても遜色がなかっ た。比較例1~16では、導体接着力については合格す るものもあるが、難燃性が不充分であった。

[0042]

【発明の効果】請求項1および請求項2の本発明のフラ*

- *ットケーブル被覆材10は、非ハロゲン系かつ非アンチ モン系難燃剤を含有していることで、耐熱性、難燃性、
- ンピューターや電子機器などの配線に好適である。

【0043】さらに、請求項3ないし請求項5の本発明 では、ハロゲン系、アンチモン系、およびリン系の難燃 剤を含有していないので、より環境への影響を少なくす るととができる。請求項1ないし請求項5のフラットケ ーブル被覆材10を用いた請求項6のフラットケーブル 1の本発明でも、環境への影響が少ないのは、言うまで もない。

【図面の簡単な説明】

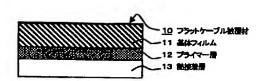
- 【図1】 本発明のフラットケーブル被覆材の1実施例 の構成を示す模式的な断面図である。
 - 【図2】 本発明のフラットケーブルの1実施例の構成 を示す模式的な断面図である。

【図3】 図2のAA断面図である。

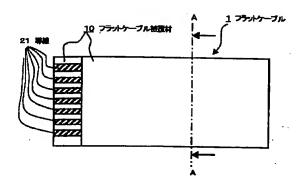
【符号の説明】

- 1 フラットケーブル
- 10 フラットケーブル被覆材
- 11 基材フィルム
- 12 プライマー層
- 40 13 熱接着層
 - 21 導体

[図1]



【図2】



【図3】

